

甘肃机电职业技术学院

专业人才培养方案

(修订版)

 专业名称:
 微电子技术

 适用范围:
 2019 级高职扩招

 制订系部:
 电气工程系

 审核:
 教育研究室

 批准:
 学院学术委员会

甘肃机电职业技术学院制

二〇一九年十月



甘肃机电职业技术学院

微电子技术 专业人才培养方案

制订: 常旺 专业带头人: 坚葆林 系部主任: 姜毅龙

一、专业名称及代码

专业名称: 微电子技术

专业代码: 610103

二、入学要求

具有高中阶段学历或同等学历及以上的企事业单位在职职工、退役军人、下岗 职工、农民工、村两委干部、新型职业农民、普通高中或中等职业学校应往届毕业 生。

三、修业年限

采取弹性学制,修业期限为3-5年,修满专业要求学分。

四、职业面向

表 1 微电子技术专业职业面向

所属专业大 类(代码)	所属专业 类(代码)	对应行业(代 码)	主要职业类别(代码)	主要岗位群或 技术领域举例	职业资格 证书和职 业技能等 级证书举 例
电子信息大类	电子信息类 6101	集成电路设计 (652) 电子器件制造 (397)	电子元器件工程技术人员 (2-02-09-02) 半导体芯片制造工 (6-25-02-05) 半导体分立器件和集成电 路装调工 6-25-02-06)	集成电路版图设计; 半导体芯片制造工艺; 半导体芯片封装与测试; FPGA应用与开发; 芯片技术应用与产品开发;	无线电装接工 技能证书 半导体芯片制 造工技能证书

五、培养目标与培养规格

(一) 培养目标

本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文 化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就 业能力和可持续发展的能力,掌握本专业知识和技术技能,面向集成电路设计、电 子器件制造等行业的电子元器件工程技术人员、半导体芯片制造工、半导体分立器 件和集成电路装调工等职业群,能够从事集成电路版图设计、半导体芯片制造工艺、



半导体芯片封装与测试、FPGA 应用与开发、芯片技术应用与产品开发等工作的高素质技术技能人才。

(二) 培养规格

本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:

(一)素质

- 1. 坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
- 2. 崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
- 3. 具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维:
- 4. 勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神:
- 5. 具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,良好的行为习惯;
- 6. 具有一定的审美和人文素养,能够形成一两项艺术特长或爱好。

(二)知识

- 1. 掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
- 2. 熟悉与本专业相关的法律法规以及文明生产、环境保护、安全消防等知识;
- 3. 掌握电路、电子技术和计算机信息技术等基础理论知识;
- 4. 掌握半导体元器件、集成电路的基础理论知识;
- 5. 掌握半导体芯片制造的工艺原理、工艺流程和操作方法、工艺质量检测;
- 6. 掌握半导体芯片封装、测试的流程和方法;
- 7. 掌握集成电路版图设计基础知识、设计方法和软件应用;
- 8. 掌握微电子技术专业英语;
- 9. 熟悉 FPGA 应用和开发方法:
- 10. 了解本专业技术发展的新知识、新材料、新工艺与新设备:
- 11. 了解芯片技术应用与产品开发的相关知识、流程和方法。

(三)能力

- 1. 具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
- 2. 具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力;
- 3. 具有团队合作能力;
- 4. 具有熟练查阅资料,并加以整理、分析与处理,进行文档管理的信息技术应用能力;
- 5. 具有较强的社会实践能力, 具有创新创业意识及创新创业能力;



- 6. 具有持续学习微电子行业新知识、新技术,并能与同行进行专业沟通的能力;
- 7. 具有正确操作半导体芯片制造的各种工艺设备并进行维护的能力;
- 8. 具有正确操作各类工艺设备和芯片测试设备的能力;
- 9. 具有正确操作芯片封装设备的能力;
- 10. 具有较强的集成电路版图设计软件使用和版图设计能力;
- 11. 具有一定的 FPGA 应用和开发能力;
- 12. 具有一定的芯片技术应用与产品开发的基本能力。

六、课程设置及要求

(一)课程设置

表 2 课程设置

			1	1
公共基础课	专业基础课	专业核心课	专业拓展课程	选修课
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	电工技术	单片机技术	传感器与检测 技术	民族团结知识
思想道德修养与法律基 础	模拟电子技术 与应用	半导体技术概 论	电子测量技术	文学欣赏
体育与健康	数字电子技术 与应用	电子设计自动 化 EDA		艺术欣赏
计算机应用基础	C 语言程序设 计	集成电路版图 设计		中华优秀传统 文化
形势与政策	半导体器件物 理	Auto CAD		中国红色文化 精神
军事理论	金工实习			创新思维与方 法
心理健康教育	毕业设计/论 文/综合训练			大学英语
大学生职业生涯规划	顶岗实习/综 合实践			大学语文
大学生劳动就业法律问 题				职业资格证书
大学生创新创业教育				智能电子产品 设计与制作
大学生就业指导				电力电子技术
美育				半导体集成电 路
				企业文化

七、教学进程总体安排

见表 3——表 6。

表 3: 2019 级微电子技术专业实施性教学计划

表 4: 选修课与专题讲座

表 5: 职业技能鉴定安排

表 6: 学分、学时分配

表 3 2019 级高职扩招微电子技术专业实施性教学计划

米미	1甲42	课程名称	H	꼳	学时	久学期课程完排	夂注
类别	诛砫	保柱 名称	単	字	字时	各学期课程安排	备注

		代码		位	分			其中		_	_	_	=	第三学年	学年
						小计	理论	实践	集中 学习	1	2	3	4	第四学年 第五学年	学期
		K0001	毛泽东思想和 中国特色社会 主义理论体系 概论	思	3	64	64		16		√				线上 40H
		K0002	思想道德修养 与法律基础	思	4	68	68		16	√					线上 42H, 社会调查 26H
		K0003	体育与健康	体	6	110	30	80		√	√	√	√		线上 30H,每学期 运动锻炼 20H
		K0004	计算机应用基 础	信	4	74	48	26	12	√					线上 36H, 大型作业 26H
1	; <u>`</u>	K0005	形势与政策	思	2	32	32			√	√	√	√		每学期 8H,线上
<u> </u>	公 共 基	K0006	军事理论	学	2	30	30			√				根据学生	线上
石	出果	K0007	心理健康教育	学	2	40	40		4	√				学习进度 动态安排	讲座 4H, 线上 36H
禾	星	K0008	大学生职业生 涯规划	系	2	54	54		8	√					线上 22H, 课程设计 26H
		K0009	大学生劳动就 业法律问题	系	2	30	30				√				线上
		K0010	大学生创新创 业教育	系	3	62	62		4			√			讲座 4H, 线上 32H, 课程设计 26H
		K0011	大学生就业指 导	系	3	56	56		10				√		线上 20H, 课程设计 26H
		K0012	美育		1	18	18				√				
			小计		34	638	532	106	70						
		K15101	电工技术	系	3	66	40	26	26	√				- 根据学生 学习进度 - 动态安排	线上16H, 实训52H
		K15102	模拟电子技术 与应用	系	3	66	40	26	26		√				线上16H, 实训52H
	专	K15103	数字电子技术 与应用	系	3	66	40	26	26		√				线上16H, 实训52H
	业技	K15104	C语言程序设计	系	3	66	40	26	26		√			初心女計	线上10H, 实训26H
	术课	K15105	半导体器件物 理	系	3	66	40		26			√			
	程	K1001	毕业设计/论文 /综合训练	系	10	300		300						√	自学 162H
专		K1002	顶岗实习/综合 实践	系	30	900		900						√	
业技		K1004	金工实习	共	2	52		52			1			~	金工实习根据专 业情况开设
业技能课程		K15106	单片机技术	系	2	52	52		52			√			
程	专业	K15107	半导体技术概 论	系	2	52	52		52			√			线上 40H
	核心	K15108	EDA 技术	系	2	52	52		52				√		
	课程	K15109	集成电路版图 设计	系	2	52	52		52				√		线上32H, 实训26H
		K15110	Auto CAD	系	3	66	40	26	26		√				线上16H, 实训26H
	专业拓	K15111	传感器与检测 技术	系	2	46	20	26	26			√			
	展 课 程	K15112	电子测量技术	系	2	46	20	26	26				√		



小计	72	1948	488	1434	416			
总计		2586						

教学计划实施有关说明

- 1、退役军人免修体育课和军事理论课,直接获得学分;农民工、村两委干部、新型职业农民免修体育和劳动教育实践课程,直接获得学分;在岗职工免修劳动教育实践课程,直接获得学分。
- 2、根据退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民和在岗职工等生源 群体的学习时间张狂,实施"旺工淡学"的错峰教学,"旺工"季节以生产实践为 主,"淡工"季节以教学为主,采取循环教学,分别在周末和假期安排教育内容, 使教学环节与工作生产环节紧密结合。
- 3、对于取得职业技能中级证书者,职业资格认证课程免修,直接获得课程学分。根据证书等级和类别按规定免修相应课程;对于取得职业技能高级证书者,职业资格证书认证课程和相应专业课程免修,直接获得学分。
 - 4、对学生的社会实践活动建立"学分银行",具体如附表1所示:

214	24 VB 10		***	***		专题讲	摔座与选	修课时	间	
人 別	课程 代码	课程名称	学分	学 时	第一	学年	第二	.学年	第三学年 第四学年	备注
					1	2	3	4	第五学年	
	K3001	民族团结知识	2	32	√					
	K3002	文学欣赏	2	32		√				
	K3003	艺术欣赏	2	32			√			
公共	K3004	中华优秀传统文 化	2	32	√				- 根据学生	至少修读 12 学分
选	K3005	中国红色文化精 神	2	30		√			学习进度动态安排	
修 课	K3006	创新思维与方法	2	32				√	· 如心女排	
	K3007	大学英语	3	54			√			
	K3008	大学语文	3	54				√		
		小计	18	298						
	K15113	职业资格证书	2	42				√		
专	K15114	智能电子产品设 计与制作	2	42			√			
业	K15115	电力电子技术	2	42				√	根据学生	至少修读
选 修	K15116	半导体集成电路	2	42				√	学习进度 动态安排	6 学分
课	K15117	企业文化	2	42			√			
		小计	10	210						

表 4 选修课与专题讲座

表 5	职业技能鉴定安排
1	かがい変を入り

序号	考证名称	考核等级	安排时间
1	无线电装接工技能证书	中级	第二学期
2	半导体芯片制造工	中级	第三学期
3	无线电装接工技能证书	高级	第三学期
4	半导体芯片制造工	高级	第四学期

表 6 学分、学时分配

教学环节类型	学	时/h	光八	课程学时占	课程学分占	
教学环节类型 	理论	实践	学分 理论 理论		实践	总学分比例
公共基础课程	532	106	34	18. 06%	3. 60%	27. 42%
专业技术课程	200	1382	57	6. 79%	46. 91%	45. 97%
专业核心课程	248	26	11	8. 42%	0. 88%	8. 87%
专业拓展课程	40	52	4	1. 36%	1. 77%	3. 23%
选修课与专题讲座	360	0	18	12. 22%	0. 00%	14. 52%
合计	1380	1566	124	46. 84%	53. 16%	100. 00%
总计	29	46	124	100.	00%	100.00%

八、毕业要求

本专业要求修满 124 学分(其中必修课学分 106 学分,公共选修课 12 学分,专业选修课 6 学分)者可准予毕业。

九、学分成果转换

参考甘肃机电职业技术学院学分成果转换办法。